

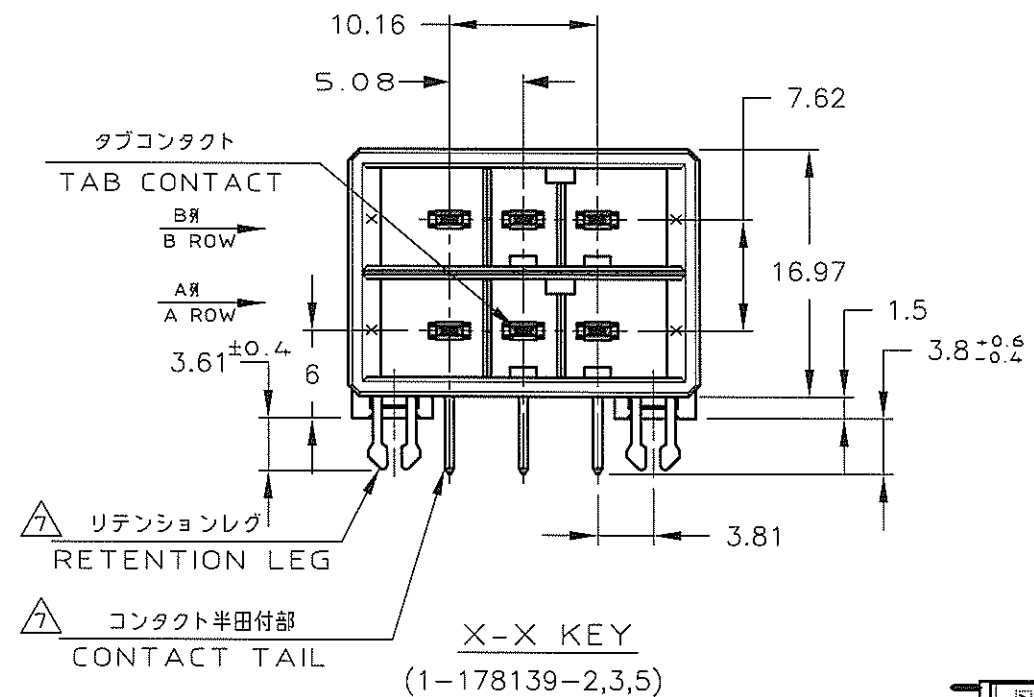
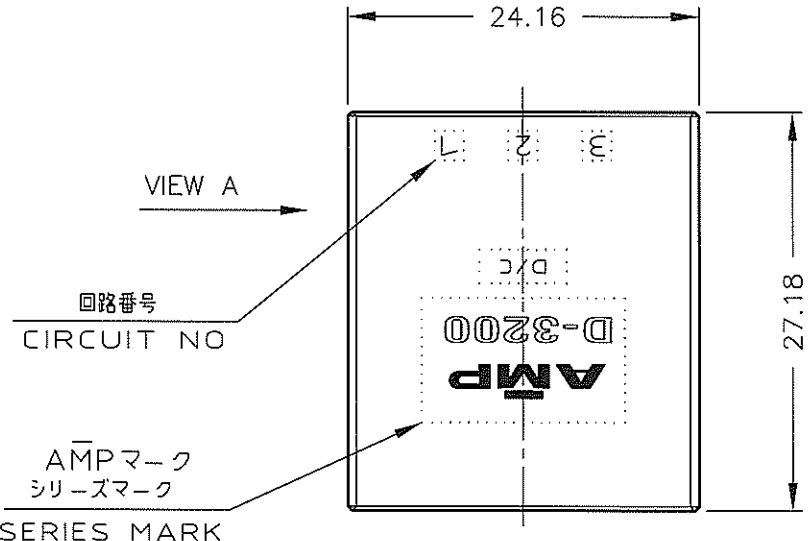
NUMBER 178139

3rd ANGLE PROJECTION

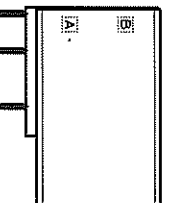
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

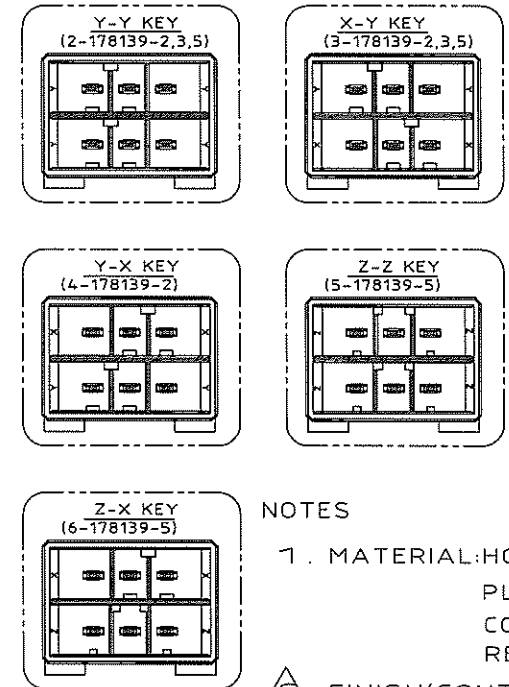
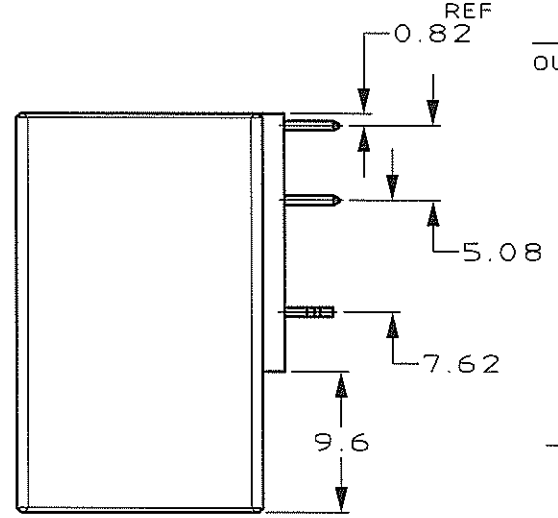
PRINT DIST



△ 4	△ 3	1,2,3,5,6-178139-5
△ 3	△ 2	1,2,3-178139-3
△ 2		1,2,3,4-178139-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

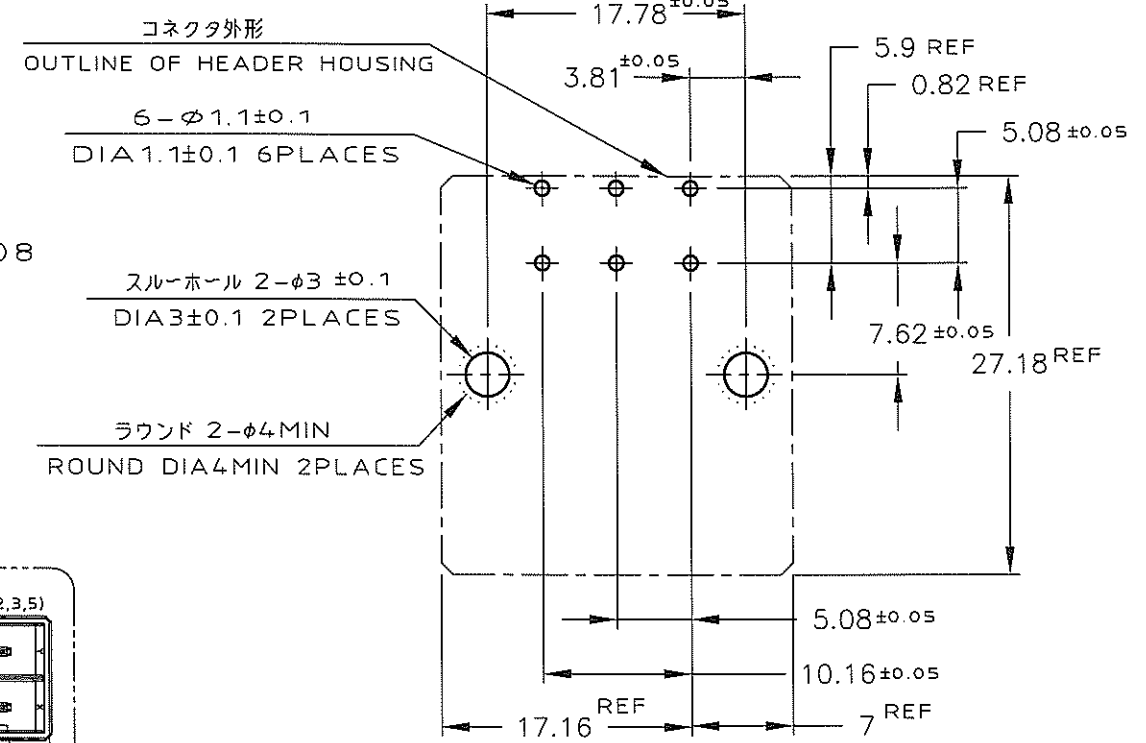


VIEW A
(SCALE:1:1)



NOTES

- MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH(RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- PRODUCT SPEC: 108-5349
- FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- 製品規格: 108-5349
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-178139-2](#)